sampe Japan 先端材料技術展2024 リアル展示 出展申込書

［会期］2024年9月18日（水）～20日（金）［会場］東京ビッグサイト・東ホール

■出展申込期限：2024年 5月17日（金） ※会期終了まで申込書の控えは保管してください。

必ず出展規定をご一読の上、以下に☑をつけてお申し込みください。
☐出展規定を了承し、下記の通り申し込みをいたします。

1 出展者

※太字枠の部分は招待状および公式Webサイト公開時の原稿となります。忘れずにご記入ください。 年 月 日

会社/団体名	和文	フリガナ	代表TEL	（ ） —
	英文			
Web公開用所在地		〒 -		
Web公開用URL ※任意		≪ご注意≫公式Webサイトからリンクします		
Web公開用E-mail ※任意		≪ご注意≫来場者からの問い合わせ先としてWebで公開されます		
申込責任者	所在地	〒 -		
	部署・役職名		氏名	フリガナ ㊞
出展担当者	所在地	〒 - ☐同上）	TEL	— —
	部署・役職名	☐同上）	氏名	フリガナ
	E-mail			
請求書送付先	請求書宛名	☐責任者／☐担当者と同じ）		
	E-mail	☐PDFデータの送付のみで良い場合は左記に☑の上、アドレスをご記入ください）		
	所在地	〒 -	TEL	— —
	部署・役職名		氏名	フリガナ

※郵送の場合のみ押印ください。

2 共同出展者

※共同出展者が複数の場合は事務局までお申し出ください。
※太字枠の部分は招待状および公式Webサイト公開時の原稿となります。忘れずにご記入ください。

会社/団体名（和文）	フリガナ	会社/団体名（英文）	
Web公開用URL ※任意	≪ご注意≫公式Webサイトからリンクします		
出展担当者 所在地	〒 -	TEL	— —
部署・役職名		氏名	フリガナ
E-mail			

3 出展分野

（複数選択可）【詳細は出展案内を参照ください。】

材料・製品

☐1.炭素繊維複合材料 ☐2.炭素繊維基材（PAN系・ピッチ系） ☐3.高機能繊維（アラミド繊維、ガラス繊維 等）
☐4.ナチュラルファイバー（ケナフ、麻、竹 等） ☐5.リサイクルファイバー ☐6.マトリックス樹脂、エンプラ、スーパーエンプラ、発泡樹脂
☐7.接着剤、ファスナー ☐8.セラミックス、ファインセラミックス、軽量化ガラス ☐9.セルロースナノファイバー ☐10.カーボンナノチューブ
☐11.アルミニウム、マグネシウム、チタン ☐12.ハイテン、特殊鋼板 ☐13.その他の材料・製品（ ）

加工・製造技術・機械装置

☐14.成形加工 ☐15.積層加工 ☐16.切断、切削加工 ☐17.接着、剥離、表面処理
☐18.その他の加工・製造技術・機械装置（ ）

その他

☐19.設計、試験 ☐20.金型、副資材、薬剤 ☐21.リサイクル技術

展示会テーマ（出展案内 P.1 参照） 出展物が合致するテーマを選択してください（複数選択可）

☐GX Green transformation ☐CE Sustainable/Circular economy ☐EX Extension of human activities ☐CC Creative challenges ☐RS Resilient society ☐DX Digital transfomation

4 申込小間数

出展料金（1小間［約9㎡］あたり）	小間数	合計金額	支払い予定日
☐ SAMPE Japan 賛助会員、自治体・公的研究機関 **330,000円（税込）**	小間	￥	月 日
☐ 一般企業 **363,000円（税込）**	小間	￥	

※出展料金のお支払いについて：出展申込書の受付確認後、請求書を送付いたしますので、【2024年6月21日（金）】までに銀行振込にてお支払いください。
※出展を取り消された場合、右記の通りキャンセル料を申し受けます。 ●申込書受理から出展者説明会前日まで…出展料金の50% ●出展者説明会当日以降…出展料金の100%

5 展示小間形態

【いずれか1つに☑をつけてください。】

☐横列小間 ☐複列小間（4小間以上の偶数小間） ☐島小間（8小間以上）：長辺（ ）m×短辺（ ）m

6 出展者セミナー申込

【希望セッション枠は出展案内P5を参照のうえご記入ください。】

実施費用	申込セッション数	合計金額	希望セッション枠 第一希望	希望セッション枠 第二希望
1セッション（40分） **110,000円（税込）**	セッション	￥		

7 展示内容

【50文字以内でご記入ください。公式Webサイトに掲載予定です。】

														50	

8 最優秀展示賞エントリー（無料）

【エントリーする場合は☑をつけてください。】 ☐

※事務局よりエントリー用紙をお送りいたします
（2024年8月末日提出締切予定）

9 招待状・封筒希望枚数（無料）

招待状	枚
封筒	枚

※無記入の場合は、招待状と封筒を100枚ずつお送りいたします。
※英文招待状はPDFデータ提供のみとなります。

出展申込書送付先

メール添付または郵送でお送りください。

「SAMPE Japan 先端材料技術展」事務局
（日刊工業新聞社 イベント事業部）
E-mail：autumnfair@nikkan.tech
〒103-8548 東京都中央区日本橋小網町 14-1

■事務局記載欄

受付日	取引先コード	担当者			No.
月 日					